



【800～1800万円】【横浜本社】Field Application Engineer

大手外資系半導体製造装置メーカーでの募集です。プロセスエンジニア（半導体）の...

募集職種

人材紹介会社

株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント

採用企業名

大手外資系半導体製造装置メーカー

求人ID

1584855

業種

電気・電子・半導体

会社の種類

外資系企業

雇用形態

正社員

勤務地

神奈川県

給与

800万円～1800万円

勤務時間

09:00～17:30

休日・休暇

詳細は求人ご紹介時にご案内いたします。

更新日

2026年05月28日 21:00

応募必要条件

キャリアレベル

中途経験者レベル

英語レベル

ビジネス会話レベル

日本語レベル

ネイティブ

最終学歴

高等学校卒

現在のビザ

日本での就労許可が必要です

募集要項

【求人No NJB2369935】

■業務内容

- ・当社のアカウントチームと連携し、量産メトロロジーおよび関連技術の適用領域を顧客と共に特定
- ・既存ユーザーに対し、測定結果の特性評価を支援し、適用範囲の拡張を通じて顧客生産性向上に貢献
- ・社内関係者と協業し、既存プロセスアプリケーションにおける顧客デモの計画、データ取得、解析、レポート作成を実施
- ・顧客および当社の技術者と密に連携し、技術ロードマップ、プロセスフロー、技術転換点、ビジネス課題を理解
- ・半導体ロードマップに沿った次世代製品の開発およびリリース活動に貢献

- ・顧客サイトにおいて新技術導入を主導し、明確な指針とサポートを提供
 - ・アカウントチームと連携し、顧客活動の実行を支援
-

スキル・資格

必須要件

- ・材料科学、化学工学、化学、物理、または関連分野の修士号および5年以上の実務経験、または博士号および3年以上の実務経験、もしくは同等の経験
- ・顧客対応の実務経験
- ・統計解析および問題解決手法に関する知識
- ・統計的工程管理（SPC）および/または実験計画法（DOE）に関する深い理解
- ・MATLAB、Pythonなどの科学技術計算言語の使用経験、およびJMP、Minitab等の統計ツールの利用経験
- ・クリーンルーム環境での勤務が可能であること
- ・出張対応（最大25%）が可能であること

歓迎要件

- ・半導体プロセス技術のバックグラウンド
 - エッチング（RIE、ALE、Deep Si Etching 等）
 - 薄膜成膜（ALD、CVD、PVD 等）
 - ・プロセス解析またはプロセス制御におけるメトロロジ技術の実務経験
 - ・メモリ、ロジック、先端パッケージング分野におけるデバイス製造フローの理解
 - ・多様なチーム、顧客、パートナーと協働するマトリクス組織での業務経験
-

会社説明

ご紹介時にご案内いたします